

## Migrating from SXX32F107 to AT32F407

## 前言

这篇迁移指南旨在帮助您分析从现有的SXX32F107器件迁移到AT32F407器件所需的步骤。本文档收集了最重要的信息，并列出了需要注意的重要事项。

要将应用程序从SXX32F107系列迁移到AT32F407系列，用户需要分析硬件迁移和软件迁移。

支持型号列表：

支持型号	AT32F407xx
------	------------

## 目录

<b>1</b>	<b>AT32F407 与 SXX32F107 异同 .....</b>	<b>5</b>
1.1	相同点概述 .....	5
1.2	差异点概述 .....	5
<b>2</b>	<b>硬件迁移 .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>软件迁移 .....</b>	<b>8</b>
3.1	功能增强 .....	8
3.1.1	FPU 的 ARM® 32 位的 Cortex®-M4F .....	8
3.1.2	安全库区保护 .....	8
3.1.3	高频 PLL 设定 .....	8
3.1.4	预分频器扩增 .....	8
3.1.5	内存容量扩展 .....	8
3.1.6	加挂 SPI 闪存(SPIM 功能) .....	8
3.1.7	扩增 SDIO2 .....	8
3.1.8	扩增 I2C3 .....	8
3.1.9	扩增 SPI4 .....	8
3.1.10	扩增全双工 I2S .....	9
3.1.11	扩增 USART 和 UART .....	9
3.1.12	支持 CAN 与 USB 同时使用 .....	9
3.1.13	32 位定时器 .....	9
3.1.14	SPI1 复用为 I2S1 .....	9
3.1.15	USBDEV 缓冲区 .....	9
3.1.16	扩增 48MHz HICK 支持 USB 外设 .....	9
3.1.17	HICK 自动时钟校准 ACC .....	9
3.1.18	64PIN 封装支持 XMC .....	9
3.1.19	支持闪存 CRC 校验 .....	9
3.1.20	高速 GPIO .....	9
3.1.21	扩增 DMA 弹性映像请求功能 .....	9

3.1.22	CRC 外设.....	9
3.2	外设区别.....	9
3.2.1	高频 PLL 设定.....	10
3.2.2	内部温度传感器.....	10
3.2.3	GPIO 5V 容忍管脚兼容.....	10
3.2.4	Standby 模式下自动使能 PA0 引脚下拉电阻.....	10
3.2.5	BOOT0 自带下拉电阻.....	10
3.2.6	EMAC 中断号差异.....	10
3.2.7	USB 外设.....	10
3.2.8	Dual CAN 应用过滤器组.....	10
3.2.9	使用 XMC 区别.....	10
4	版本历史.....	11

## 表目录

表 1. 差异点概述.....	5
表 2. xmc 外设区别.....	10
表 3. 文档版本历史.....	11

## 1 AT32F407 与 SXX32F107 异同

AT32F407系列微控制器基本兼容SXX32F107系列，同时强化许多功能的关系，有些许地方与SXX32F107不同，详述于本文档。

### 1.1 相同点概述

- 管脚定义：相同封装管脚定义相同。为扩增的外设作管脚复用定义延伸
- 寻址空间：内存与寄存器逻辑地址相同。扩增的外设占用SXX32保留空间
- 编译工具：完全相同，例如Keil、IAR

### 1.2 差异点概述

表 1. 差异点概述

	AT32F407	SXX32F107xC/xB/x8
内核	Cortex-M4 并支持 DSP 指令及浮点运算单元 FPU	Cortex-M3
系统时钟	主频 240MHz, APB1 与 APB2 总线皆为 120MHz	主频 72MHz, APB1 36MHz, APB2 72MHz
启动	13 ms	2.5 ms
重置	8 ms	-
Standby 唤醒	8 ms	50 us
SRAM 容量	扩充模式可达 224KB	96KB
加挂 SPI 闪存	支持加挂 SPI flash 为 SPIM, 最高达 16M Bytes	无支援
启动程序代码区 (Boot Memory)	全系列 18KB, 比 SXX32F107 多支持以下功能: 1. USB DFU 方式的 ISP 烧写 2. 对 SPIM 进行 ISP 烧写 3. 对闪存内容进行CRC校验	依型号分 6KB/2KB
用户系统数据区 (User System Data)	48 Bytes, 扩增以下设定功能: 1. SRAM 模式设定 2. 8 Bytes SPIM 加密钥匙 3. 自定义字段(例如开发商ID)	16 Bytes
闪存 16-bit 写入时间	50 μs	52.5 μs
闪存扇区擦除时间	50 ms	40 ms
闪存整片擦除时间	0.8 s (AT32F407xC) 1.4 s (AT32F407xE) 2.8 s (AT32F407xG)	40 ms
安全库区保护	支持	无
CRM	无 PLL2 无 PLL3 时钟树结构不同, 具体差异可参考 RM 文档	有 PLL2 有 PLL3
扩增 I2C	多一组 I2C	I2C1/2
扩增 SPI	多一组 SPI4	SPI1/2/3
SDIO	支持 SDIO1 和 SDIO2	无 SDIO
扩增 USART 和	支持 USART6/UART7/UART8	不支持 USART6/UART7/UART8

	AT32F407	SXX32F107xC/xB/x8
UART		
SPI1 支援 I2S	SPI1 可支持 I2S 功能	SPI1 仅为 SPI 功能
EMAC	IEEE 1588-2008 的网路精确时钟同步标准 EMAC 全局中断号: IRQ 79 EMAC WKUP 中断号: IRQ 80	IEEE 1588-2002 的网路精确时钟同步标准 ETH 全局中断号: IRQ 61 ETH WKUP 中断号: IRQ 62
USB	USB FS 只支持 USB Device Full Speed	OTG_FS 支持 Host, Device 模式
CAN	支持 CAN1 和 CAN2 CAN2 过滤器独立使用	支持 CAN1 和 CAN2 CAN2 过滤器需通过 CAN1 使用
ADC	3 组 ADC	2 组 ADC
HICK 自动时钟校准 ACC	支持	不支持
XMC	支持	不支持
闪存 CRC 校验	支持	不支持
高速 GPIO	GPIO 挂在 AHB 总线上	GPIO 挂在 APB 总线上
32 位定时器	TMR2, TMR5 为 32 位定时器	皆为 16 位
ADC	2Msps (max ADCCLK=28MHz)	1Msps (max ADCCLK=14MHz)
ADC 触发事件	支持 TMR1, TMR8 及 TMR15	无 TMR15
温度传感器	正温度系数	负温度系数
电压范围	2.6V~3.6V	2V~3.6V
环境温度 TA	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
内核电压	1.2V	1.8V
ESD 参数	HBM:5KV, CDM:1000V	HBM:2KV, CDM:500V
运行模式	39.2 mA @ 72MHz	47.3 mA @ 72MHz
睡眠功耗	33.9 mA @ 72MHz	28.2 mA @ 72MHz
深度睡眠功耗	1.4 mA	33 uA
待机功耗	5.7 uA	2.1 uA

## 2 硬件迁移

AT32F407与SXX32F107系列的各引脚相兼容，可以直接替换。

## 3 软件迁移

### 3.1 功能增强

本章节描述AT32F407系列相比于SXX32F107系列外设功能上增强的部分，描述主要列举AT32F407系列的行为特征

#### 3.1.1 FPU 的 ARM® 32 位的 Cortex®-M4F

- 带存储器保护单元(MPU)
- 内建单周期乘法和硬件除法
- 内建浮点运算(FPU)
- 新增支持DSP指令集

#### 3.1.2 安全库区保护

- 提供了安全库区(sLib)的功能，以防止重要的IP-Code被终端用户的程序做修改或读取，进而达到保护的目的。

#### 3.1.3 高频 PLL 设定

- PLL可输出240MHz时钟，设定略有不同
- PLL支持两频段，以72MHz为分界，最高可达240MHz，须根据输出频率设定PLL RANGE寄存器

#### 3.1.4 预分频器扩增

- USB预分频器扩增支援/2, /2.5, /3, /3.5, /4输出
- ADC预分频器扩增支持/12, /16输出
- HEXT预分频器扩增支持/3, /4, /5输出
- 时钟输出(CLKOUT)扩增支持CLKOUT预分频器，可以实现CLKOUT/2. CLKOUT/4...CLKOUT/512除频
- 时钟输出(CLKOUT)扩增支持LEXT, LICK, PLLCLK/4, USB48M, ADCCLK输出

#### 3.1.5 内存容量扩展

- 支持内存扩展功能，可将内存由96KB扩展为224KB，若开启此模式，则具备零等待特性的闪存地址空间将限制为128KB

#### 3.1.6 加挂 SPI 闪存(SPIM 功能)

- 支持加挂SPI闪存作为扩展FLASH。

#### 3.1.7 扩增 SDIO2

- 扩增SDIO2

#### 3.1.8 扩增 I2C3

- 扩增I2C3

#### 3.1.9 扩增 SPI4

- 扩增SPI4/I2S4



### 3.1.10 扩增全双工 I2S

- 新增两个模块（I2S2\_ext, I2S3\_ext）以支持I2S全双工模式

### 3.1.11 扩增 USART 和 UART

- 扩增USART6/UART7/UART8

### 3.1.12 支持 CAN 与 USB 同时使用

- 支持CAN与USB同时使用
- CAN负责管理自己独立的512字节SRAM存储空间
- USB也有自己独立的SRAM存储空间，且未使能的CAN的存储空间也可以叠加分配给USB使用

### 3.1.13 32 位定时器

- TMR2/TMR5 可配置成32位定时器

### 3.1.14 SPI1 复用为 I2S1

- SPI1可复用为I2S1

### 3.1.15 USBDEV 缓冲区

- USB设备(USBDEV)缓冲区可扩充为768 / 1024 / 1280 Bytes

### 3.1.16 扩增 48MHz HICK 支持 USB 外设

- 支持48MHz时钟供USB使用

### 3.1.17 HICK 自动时钟校准 ACC

- 新增ACC模块，自动时钟校准器（HICK ACC）利用USB 模块产生的SOF 信号（周期为1 毫秒）作为参考信号，实现对HICK 时钟的采样和校准。

### 3.1.18 64PIN 封装支持 XMC

- 64PIN封装支持XMC，但XMC仅支持8位的8080/6800方式驱动LCD

### 3.1.19 支持闪存 CRC 校验

- 支持闪存CRC校验

### 3.1.20 高速 GPIO

- 对GPIO进行了升级，将GPIO时钟挂在AHB总线上

### 3.1.21 扩增 DMA 弹性映像请求功能

- DMA1/DMA2新增弹性映像请求功能

### 3.1.22 CRC 外设

- 输入数据可按数据类型进行bit反转（字节/半字/全字）可配。
- 输出数据按全字数据类型bit反转可配。

## 3.2 外设区别

本章节描述AT32F407系列与SXX32F107系列在各外设功能上的差异，描述主要列举AT32F407系列

的行为特征。

### 3.2.1 高频 PLL 设定

- 当PLL为108MHz以上时钟时，需要操作自动滑顺频率切换功能

### 3.2.2 内部温度传感器

- 温度传感器为正温度系数

### 3.2.3 GPIO 5V 容忍管脚兼容

- 各封装的PA11、PA12与64/48管脚封装的PD0、PD1不属于5V电压输入容忍管脚，这些管脚输入电平不可超过VDD + 0.3V。

### 3.2.4 Standby 模式下自动使能 PA0 引脚下拉电阻

- 当芯片进入standby模式下时，PA0引脚的下拉电阻会由芯片内控制线路自动使能，以避免引脚浮空漏电。

### 3.2.5 BOOT0 自带下拉电阻

- 使用BOOT0引脚时，由于BOOT0内部自带阻值约为90KΩ的下拉电阻（不可禁用），无需再额外外接下拉。

### 3.2.6 EMAC 中断号差异

- 全局中断号和唤醒中断号分别是IRQ79、IRQ80

### 3.2.7 USB 外设

- 为USB\_FS，仅支持USB Device Full Speed。

### 3.2.8 Dual CAN 应用过滤器组

- CAN1与CAN2相互独立，各自固定使用14个过滤器组。

### 3.2.9 使用 XMC 区别

由于407最大封装100pin，导致XMC在各自系列最大封装下功能存在差异，详细如下表：

表 2. xmc 外设区别

芯片系列	地址/数据线复用	Bank 数量支持	存储器支持
SXXF107	支持非复用/复用模式	Bank: 支持 bank1/2/3/4	SRAM/PSRAM/NOR FLASH/NAND FLASH/PC 卡
AT32F407	仅支持复用模式	Bank: 支持 bank1/2	复用 PSRAM/复用 NOR FLASH

## 4 版本历史

表 3. 文档版本历史

日期	版本	变更
2022.02.25	2.0.0	最初版本
2022.10.19	2.0.1	1. 增加功能增强章节“CRC外设” 2. 增加外设区别章节“使用XMC区别”

**重要通知 - 请仔细阅读**

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和/或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途(及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况)，或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：(A) 对安全性有特别要求的应用，如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；(B) 航空应用；(C) 汽车应用或汽车环境；(D) 航天应用或航天环境，且/或(E) 武器。因雅特力产品不是为前述应用设计的，而采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险由购买者单独承担，并且独力负责在此类相关使用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和/或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2022 雅特力科技 (重庆) 有限公司 保留所有权利